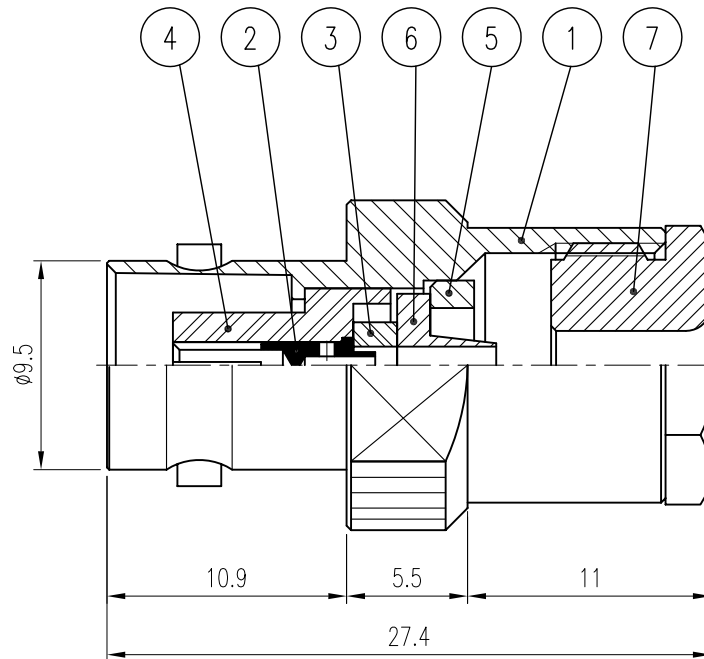


ST	기	정	수	정	내	용	수 정 내 용						
							부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일		
ST(기준)							△						
ST(개선)							△						



7	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00027-135/1 (P6007)
6	INSERT	1	MBsBD	Silver Plate	DIS00028-135/1 (M6002)
5	고정RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00055-15/1 (L6006)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00478-N/1 (H6023)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00403-N/1 (H6005)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00481-1345/1 (E6019)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00610-135/1 (D6021)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2001. 6. 13.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	검도				도명	BNC75-J3-179	
	재도						
열처리	작성부서 연 구 소				A4	도번 CN00328-7/1	
보호피막처리	적도 3/1	단위 mm	총량			K327-223-000	